BỘ TÀI CHÍNH
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1105 /ĐMST-HTQT
V/v đề nghị giới thiệu doanh nghiệp tiềm năng tham gia chương trình Kết nối nhà cung ứng tại Triển lãm SEMIEXPO Việt Nam 2026

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026

Kính gửi:

Thực hiện chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và Lãnh đạo Chính phủ giao, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI) tổ chức thường niên **Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam - SEMIExpo Việt Nam**.

Qua hai kỳ tổ chức năm 2024 và 2025 tại Hà Nội, SEMIExpo Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là sự kiện quốc tế lớn, có uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, với quy mô khoảng 5.000 đại biểu, trên 150 gian hàng triển lãm và hơn 300 doanh nghiệp quốc tế trong đó quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Intel, ASML, Lam Research, Applied Materials, Micron, Tokyo Electron, Infineon, Amkor, GlobalFoundries… Thành công của Triển lãm đã góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái bán dẫn và khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Tiếp nối thành công đó, NIC phối hợp với SEMI tổ chức **SEMIExpo Việt Nam 2026** với chủ đề "Vượt trên khát vọng: Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam", diễn ra từ ngày 03 đến ngày 04/12/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến có sự chủ trì của Lãnh đạo Chính phủ. Lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm sẽ mở rộng kết nối hệ sinh thái bán dẫn với cộng đồng doanh nghiệp khu vực phía Nam, dự kiến quy tụ hơn 4.000 đại biểu đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, khoảng 200 gian hàng triển lãm, cùng chuỗi hội nghị cấp cao, diễn đàn công nghệ, kết nối đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Triển lãm, **Chương trình Kết nối nhà cung ứng - Supplier Search Program (SSP)** do NIC, SEMI phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp mua hàng quốc tế (buyers) và doanh nghiệp cung ứng trong nước (suppliers), tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về nhu cầu và tiêu chuẩn của các đối tác quốc tế, để từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn

toàn cầu. Năm nay, SSP thu hút sự tham gia của các buyers gồm: Lam Research, Besi, Tecnotion[1]… Các buyers này có nhu cầu tìm kiếm các đối tác tại Việt Nam có khả năng cung cấp một số sản phẩm, linh kiện trong chuỗi cung ứng của họ, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, gia công kim loại và nhựa, linh kiện, vật liệu, điện - điện tử, tự động hóa và các lĩnh vực có liên quan đến chuỗi cung ứng bán dẫn.

(Thông tin giới thiệu chi tiết về SSP và các buyers tại Phụ lục I và mẫu đăng ký tại Phụ lục II đính kèm)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các cơ hội hợp tác, kết nối với các tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, NIC trân trọng đề nghị Quý Cơ quan quan tâm, hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp có năng lực, nhu cầu tham gia SSP. Các nhà cung ứng tiềm năng trong lĩnh vực nêu trên đăng ký thông qua mã QR đính kèm công văn này trước thứ Năm, ngày 12/11/2026 để Ban Tổ chức rà soát và sắp xếp các buổi làm việc tại Triển lãm[2].

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia mong nhận được sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (Y 12).

Quét mã QR để đăng ký

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BỘ TÀI CHÍNH
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

Võ Xuân Hoài

---

[1] Lam Research là tập đoàn của Hoa Kỳ, thuộc nhóm các nhà cung cấp thiết bị sản xuất wafer hàng đầu thế giới, có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 300 tỷ USD, nằm trong nhóm 60 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) là tập đoàn của Hà Lan, chuyên cung cấp thiết bị lắp ráp, đóng gói bán dẫn, có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 13 tỷ EUR, thuộc nhóm các doanh nghiệp thiết bị bán dẫn có giá trị vốn hóa lớn của châu Âu. Tecnotion là doanh nghiệp công nghệ cao của Hà Lan, chuyên phát triển và sản xuất động cơ truyền động trực tiếp phục vụ ngành bán dẫn, robot và tự động hóa công nghiệp; đồng thời là đối tác cung ứng và hợp tác công nghệ của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như ASML (Hà Lan), Bosch Rexroth và Beckhoff Automation (Đức).

[2] Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Phương Ngọc (số điện thoại: 0901.711.229; email: htqttt@nic.gov.vn)

PHỤ LỤC I
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NHÀ CUNG ỨNG (SSP) TẠI SEMIEXPO VIỆT NAM 2026

(Kèm theo Công văn số 1105 /ĐMST-HTQT ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia)

1. Thông tin về Chương trình Kết nối nhà cung ứng

Chương trình dự kiến được tổ chức trong hai ngày 03–04/12/2026, gồm hoạt động giới thiệu nhu cầu mua hàng của các doanh nghiệp mua hàng quốc tế (Buyer Spotlight) và hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tiếp (Business Matching) giữa doanh nghiệp mua hàng với các nhà cung ứng được lựa chọn. Việc tham gia hoạt động kết nối trực tiếp được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá, lựa chọn của doanh nghiệp mua hàng và xác nhận của Ban Tổ chức.

1.1. Chương trình giới thiệu nhu cầu mua hàng (Buyer Spotlight)

- Thời gian: từ 15h40 đến 16h10 ngày 03/12/2026

- Nội dung: Đại diện các doanh nghiệp mua hàng giới thiệu về doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, nhu cầu mua hàng và tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng.

1.2. Chương trình kết nối doanh nghiệp trực tiếp (Business Matching)

- Thời gian: từ 09h00 đến 17h30 trong hai ngày 03–04/12/2026

- Hình thức: Các buổi làm việc trực tiếp 1-1 (one-to-one) được sắp xếp lịch trước giữa doanh nghiệp mua hàng và từng nhà cung ứng được lựa chọn.

2. Thông tin về các Buyers

Năm 2026, SSP đã xác nhận sự tham gia của 03 doanh nghiệp mua hàng (buyers) sau:

2.1. Lam Research

Lam Research Corporation là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về thiết bị và dịch vụ sản xuất wafer cho ngành công nghiệp bán dẫn. Doanh nghiệp cung cấp danh mục giải pháp rộng, dẫn đầu thị trường về lắng đọng màng mỏng (thin film deposition), khắc plasma (plasma etch), loại bỏ lớp cản quang (photoresist strip) và làm sạch wafer, phục vụ gia công wafer front-end và các ứng dụng đóng gói tiên tiến.

- Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ khắc, lắng đọng và làm sạch wafer.

- Ứng dụng: Logic tiên tiến, bộ nhớ (DRAM và NAND) và đóng gói tiên tiến.

- Website: https://www.lamresearch.com/

2.2. BE Semiconductor Industries N.V. (Besi)

Besi là doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan trong lĩnh vực thiết bị lắp ráp bán dẫn, có trụ sở tại Duiven (Hà Lan). Doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và sản xuất các giải pháp đóng gói tiên tiến cho ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử toàn cầu, với danh mục sản phẩm gồm các hệ thống die attach, flip-chip bonding, hybrid bonding, đúc (molding), cắt gọt (trimming), tách chip (singulation) và mạ (plating). Công nghệ của Besi phục vụ sản xuất bán dẫn có độ chính xác và năng suất cao, đặc biệt trong các ứng dụng đóng gói tiên tiến cho trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán hiệu năng cao, ô tô và điện tử tiêu dùng; khách hàng là các nhà sản xuất chip và doanh nghiệp lắp ráp, đóng gói hàng đầu thế giới.

- Lĩnh vực chuyên môn: Lắp ráp và đóng gói bán dẫn tiên tiến.

- Ứng dụng: Điện tử, ô tô, điện toán và công nghiệp.

- Website: https://www.besi.com/

2.3. Tecnotion

Tecnotion là doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Lan, thành lập năm 1998, chuyên phát triển và sản xuất công nghệ động cơ truyền động trực tiếp (direct-drive), với các dòng động cơ tuyến tính, động cơ mô-men xoắn, động cơ chân không và giải pháp động cơ theo yêu cầu. Sản phẩm của Tecnotion có độ chính xác, tốc độ, gia tốc và hiệu suất động học cao, phục vụ các ứng dụng công nghiệp khắt khe như sản xuất bán dẫn, robot, máy công cụ, công nghệ màn hình và tự động hóa nhà máy. Doanh nghiệp kết hợp năng lực kỹ thuật với hoạt động nghiên cứu phát triển nội bộ, có cơ sở sản xuất tại Hà Lan và Trung Quốc cùng mạng lưới bán hàng, hỗ trợ trên toàn cầu.

- Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ truyền động trực tiếp, động cơ tuyến tính và mô-men xoắn, điều khiển chuyển động chính xác.

- Ứng dụng: Bán dẫn, robot, tự động hóa công nghiệp, máy công cụ và sản xuất màn hình.

- Website: https://www.tecnotion.com/

3. Thông tin về quy trình đăng ký và lựa chọn

- Các suppliers phải điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II và đăng ký thông qua mã QR đính kèm công văn, trước ngày 12/11/2026;

- Sau khi BTC nhận được form đăng ký sẽ tiến hành tiếp nhận, rà soát hồ sơ năng lực của các doanh nghiệp cung ứng

- BTC sẽ phối hợp với các doanh nghiệp mua hàng đánh giá, lựa chọn các nhà cung ứng phù hợp

- Gửi email confirm đến các suppliers được lựa chọn và tổ chức, bố trí lịch làm việc trực tiếp 1-1 trong khuôn khổ sự kiện từ ngày 3-4/12/2026.

- Các suppliers được lựa chọn sẽ được thông báo trong tuần thứ ba của tháng 11/2026 và tham dự buổi hướng dẫn trực tuyến (bắt buộc) vào ngày 20/11/2026.

Lưu ý: Việc đăng ký không đảm bảo được sắp xếp buổi làm việc; các buổi làm việc 1-1 do doanh nghiệp mua hàng lựa chọn.

PHỤ LỤC II

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ QUAN TÂM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NHÀ CUNG ỨNG (SSP) TẠI SEMIEXPO VIỆT NAM 2026

Supplier Participation Interest Form

(Kèm theo Công văn số 1105./ĐMST-HTQT ngày .02. tháng 11.. năm 2026 của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia)

Hạn đăng ký: hết ngày 12/11/2026. Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin (tất cả các mục đều bắt buộc) và gửi về đầu mối của NIC (bà Nguyễn Phương Ngọc; sđt: 0901.711.229; email: htqttt@nic.gov.vn), hoặc đăng ký trực tuyến thông qua mã QR đính kèm công văn.

Mục đích: Thu thập thông tin có cấu trúc về các nhà cung ứng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu nhà cung ứng toàn diện. Cơ sở dữ liệu này được sử dụng để:

- Tạo điều kiện kết nối, tương tác với các doanh nghiệp mua hàng trong các kỳ Chương trình Kết nối nhà cung ứng (Supplier Search Program) sắp tới;

- Nâng cao chất lượng kết nối giữa nhà cung ứng và doanh nghiệp mua hàng tại các sự kiện trong tương lai.

1. Company Name (Legal Name) *Tên doanh nghiệp (tên pháp lý)*	
2. [Primary Contact] Name *Đầu mối liên hệ chính – Họ và tên*	
3. [Primary Contact] Job Title *Đầu mối liên hệ chính – Chức vụ*	
4. [Primary Contact] Email Address *Đầu mối liên hệ chính – Địa chỉ email*	
5. [Primary Contact] Mobile Number *Đầu mối liên hệ chính – Số điện thoại di động*	

6. Company Headquarters Location *Địa điểm đặt trụ sở chính*	
7. How many years has your company been established? *Số năm hoạt động của doanh nghiệp*	
8. Company Website *Website của doanh nghiệp*	
9. Regional Presence (Select all that apply) *Khu vực hiện diện (chọn tất cả nội dung phù hợp)*	*If you select "Southeast Asia" or "Europe", please specify the country in the "Others" field.* ☐ Southeast Asia ☐ China ☐ Taiwan ☐ Korea ☐ Japan ☐ Europe ☐ USA ☐ Others (specify country): .....

10. Which part of the semiconductor ecosystem are you in? (Select all that apply) *Doanh nghiệp thuộc khâu nào trong hệ sinh thái bán dẫn? (chọn tất cả nội dung phù hợp)*	☐ IC Design (Fabless) ☐ EDA / Design Tools ☐ Wafer Fabs / Foundry ☐ OSAT (Assembly, Packaging & Test) ☐ Equipment (OEM) ☐ Subsystems (e.g. Abatement, Pump Systems, RF Generator) ☐ Parts & Components ☐ Materials (e.g. chemicals, wafers, gases, substrates) ☐ Consumables ☐ Precision Engineering ☐ Contract Manufacturing / EMS ☐ Facility / Cleanroom / Utilities ☐ Software / AI Solutions ☐ Maintenance / Repair / Refurbishment Services ☐ Robotics / Automated Material Handling System (AMHS) ☐ Consulting Services ☐ Distributor
11. Provide up to 30 keywords describing your company products / services / capabilities *Tối đa 30 từ khóa mô tả sản phẩm / dịch vụ / năng lực của doanh nghiệp*	*(e.g. gas line, cleanroom, CNC machining, welding, sheet metal, vacuum systems, PCB, wafer supply, automation, etc.)*
12. How did you hear about the Supplier Search Program (SSP)? *Doanh nghiệp biết đến Chương trình Kết nối nhà cung ứng (SSP) qua kênh nào?*	☐ Industry Association / Organisation ☐ SEMI Email / eDM ☐ SEMI Website ☐ SEMI Social Media (LinkedIn, Facebook, Instagram)

DANH SÁCH NHẬN CÔNG VĂN

STT	Tên đơn vị
1.	UBND tỉnh Thái Nguyên
2.	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
3.	UBND tỉnh Phú Thọ
4.	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ
5.	UBND tỉnh Quảng Ninh
6.	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh
7.	UBND tỉnh Bắc Ninh
8.	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
9.	UBND TP. Hà Nội
10.	Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội
11.	UBND TP. Hải Phòng
12.	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
13.	UBND tỉnh Hưng Yên
14.	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên
15.	UBND tỉnh Ninh Bình
16.	Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh Ninh Bình
17.	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp
18.	UBND tỉnh Nghệ An
19.	Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
20.	UBND tỉnh Hà Tĩnh
21.	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
22.	UBND TP. Đà Nẵng
23.	Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
24.	Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
25.	Ban Quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa
26.	UBND tỉnh Tây Ninh
27.	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
28.	UBND tỉnh Đồng Nai
29.	Ban Quản lý các KCN, KKT tỉnh Đồng Nai

STT	Tên đơn vị
30.	UBND TP. Hồ Chí Minh
31.	Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh
32.	Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
33.	UBND TP. Cần Thơ
34.	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
35.	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
36.	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
37.	Tổng công ty Hàng không Việt Nam
38.	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam